

Code Composer Studio™

インストール方法

2007 年 1 月改訂版

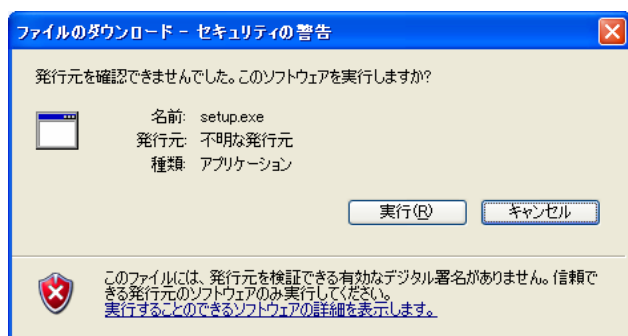
- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. CCS Ver 3.3 のインストレーションについて..... 22. CCS Setup について..... 6 |
|---|

1. CCS Ver 3.3 のインストレーションについて

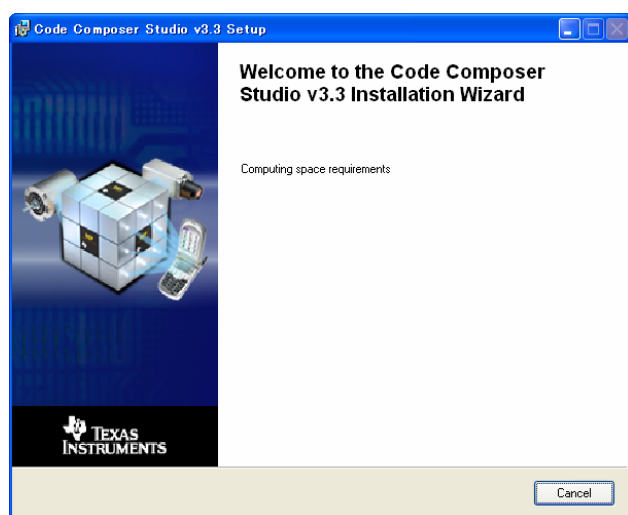
Code Composer Studio™(CCS) Ver 3.3 のインストレーションは以下の手順で行ってください。



(1) CCS Ver3.3 の CD を CD-ROM ドライブに入れてください。自動的にセットアップ・プログラムが実行されます。実行されない場合はCDに含まれる Setup.exe を実行してください。

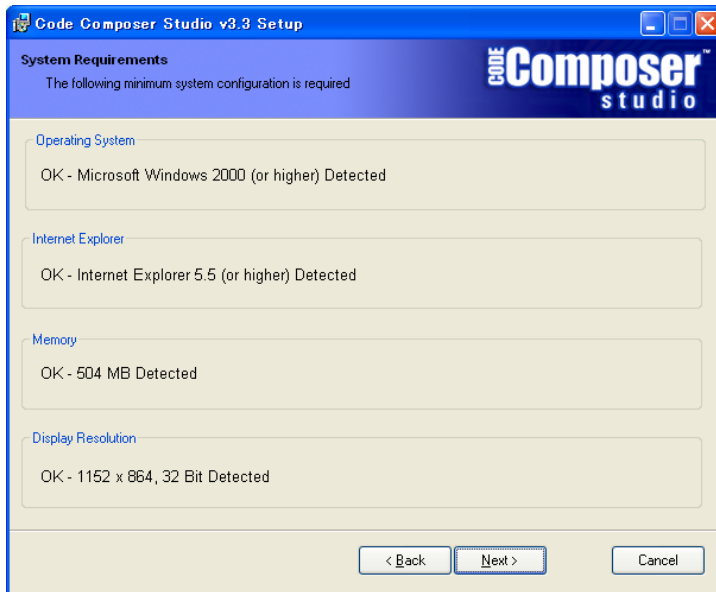


(2) 最初にセキュリティの警告画面が表示される場合がありますが、[実行] ボタンをクリックしてください。



(3) 一瞬ですが、左記のようなインストールに必要なディスク容量を計算している画面が表示された後、セットアップの実行前に、他の全ての Windows プログラムの実行の終了を促す画面が表示されますので、[Next >] ボタンをクリックしてください。

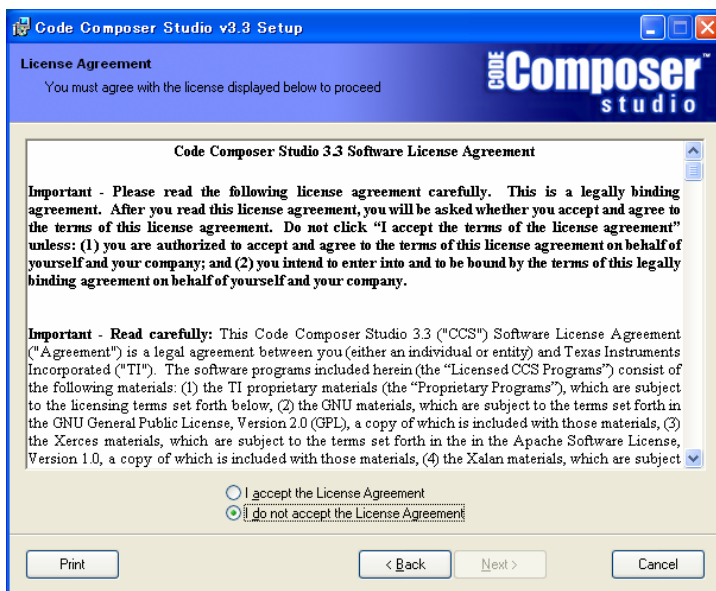




(4) PC に CCS Ver3.3 のインストールや実行に必要な資源があるかどうかチェックされ、結果が表示されます。

もし十分な資源が無い場合には、その部分が NG と赤く表示されますので、解決してからもう一度チェックを実行して下さい。

すべて OK とされている場合には [Next >] ボタンをクリックしてください

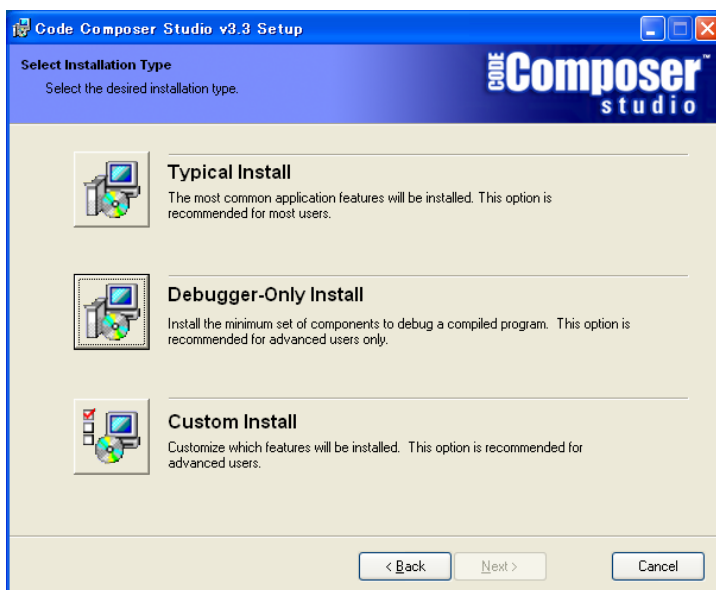


(5) ソフトウェア・ライセンス契約が表示されます。表示をスクロールさせて文面を確認してください。

契約に同意できない場合は、そのまま[Cancel]ボタンをクリックしてセットアップを中止してください。

契約に同意される場合は、「I accept the License Agreement」を選択し、現れる[Next >]ボタンをクリックしてください。

尚、製品には「Code Composer Studio 3.3 ソフトウェア・ライセンス契約書」も同梱されていますので参照してください。

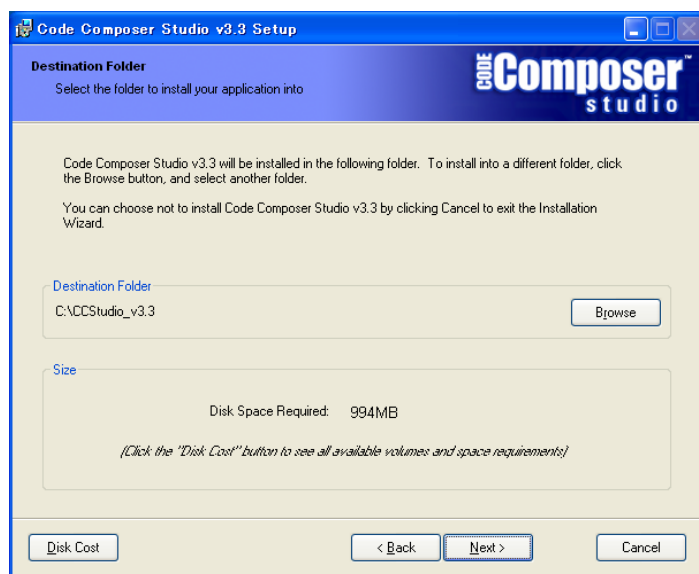


(6) インストール・タイプを選択する画面が表示されます。

- | | |
|-----------------------|----------|
| Typical Install | — 通常 |
| Debugger-Only Install | — デバッガのみ |
| Custom Install | — カスタム |

何れかのアイコンをクリックし、[Next>] ボタンをクリックしてください。

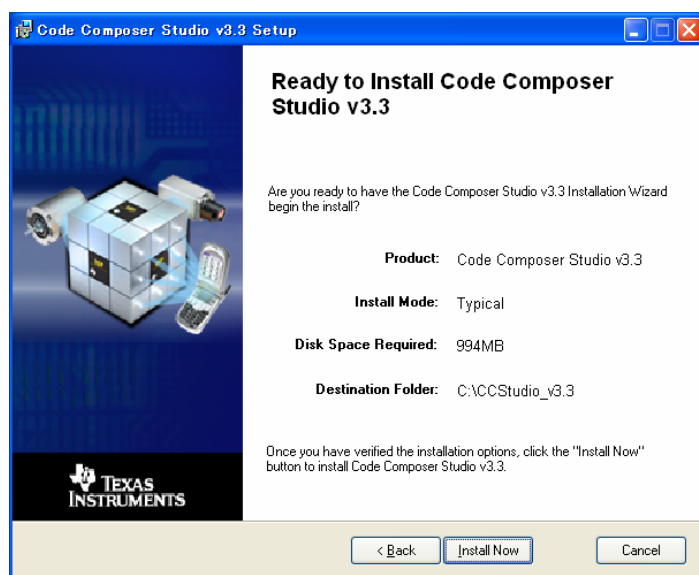
以降の説明は「Typical Install」で行います。



(7) CCS Ver 3.3 をインストールするフォルダを指定する画面が表示されます。デフォルトでは C:\CCStudio_v3.3 となります。

フォルダを決定後、[Next>] ボタンをクリックしてください。

以降の説明はデフォルトで行います。

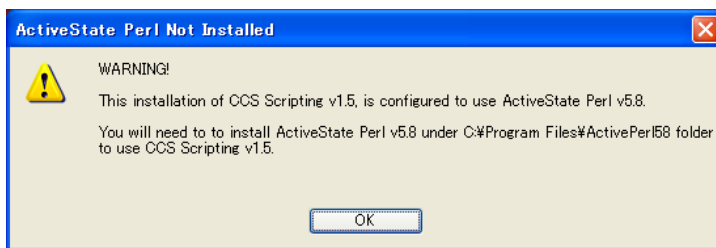


(8) インストレーションの準備が完了すると、左記の画面が表示されます。

[Install Now] ボタンをクリックしてインストレーションを開始してください。



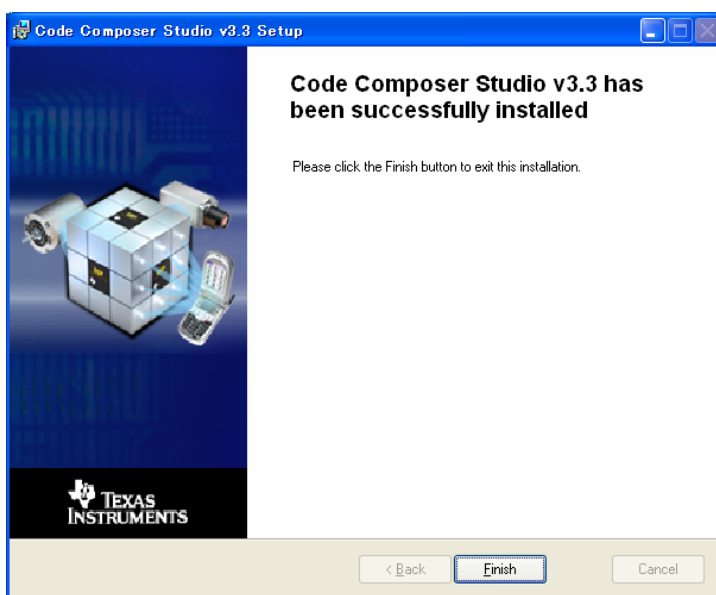
(9) ファイルのコピーが始まります。しばらくお待ちください。



(10) 途中で ActiveState Perl v5.8 のインストールについての警告が出る場合があります。

CCS Scripting の機能を使用する場合は後で、ActiveState Perl v5.8 をインストールしてください。

ここでは「OK」ボタンをクリックし CCS のインストールを続行します。



(11) CCS Ver 3.3 のインストールが正常に完了した場合には、左記の画面が表示されます。

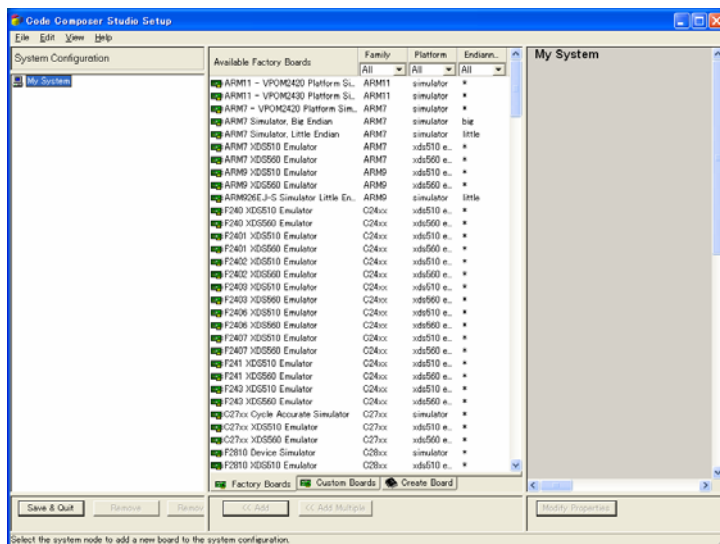
[Finish] ボタンをクリックしてインストールを終了してください。

2. CCS Setup について

Code Composer Studio 本体を起動するには、まず CCS Setup で、ターゲット構成を定義します。

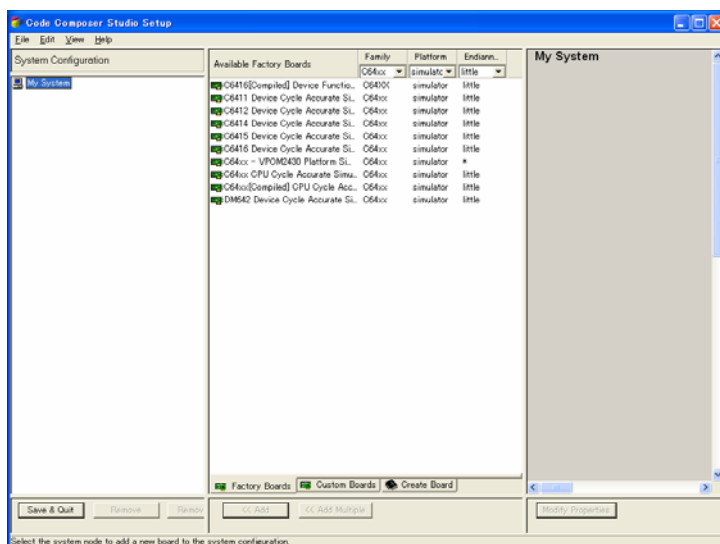
実際にエミュレータ、ターゲット・ボードをお持ちになっている場合には、それらに適した構成を選択して、Code Composer Studio 本体を起動します。

エミュレータやターゲット・ボードが無い場合には、シミュレータ用の構成を選択してみてください。以下は、エミュレータの代わりにシミュレータをターゲットとして構成する方法の説明です。



(1) CCS Setup を起動します。

Factory Boards(下部のタブ)のなかの Available Factory Boards には多くの候補がリストアップされていますが、Family、Platform、Endianness を指定することで候補を絞り込むことができます。



(2) 例えばターゲットを C6416 のリトルエンディアンのシミュレータとして構成する場合には、

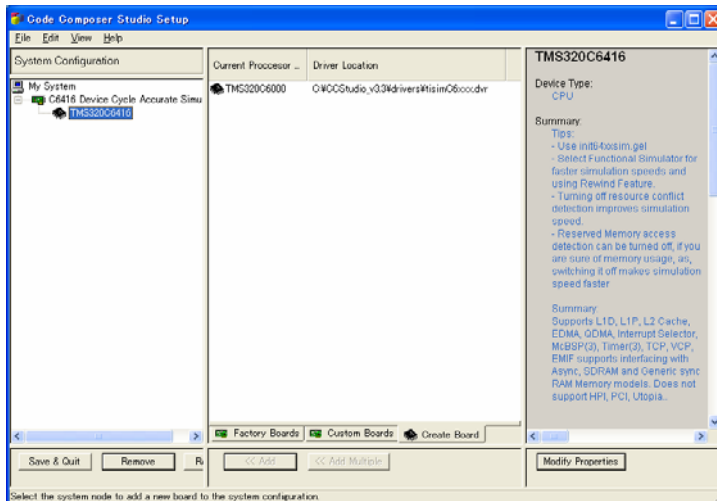
Family で C64xx

Platform で simulator

Endianness で little

を選択します。絞り込まれた候補だけが表示されます。

C6416 Device Cycle Accurate Simulator を選択して左の区画 System Configuration にドラッグ＆ドロップしてください。若しくは、[<< Add] ボタンをクリックしてください。

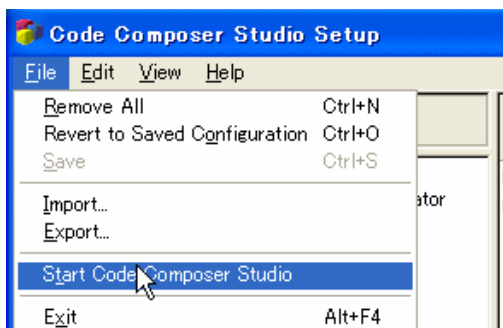


(3) 左記のような画面になります。

My System に C6416 Device Cycle Accurate Simulator が登録されています。

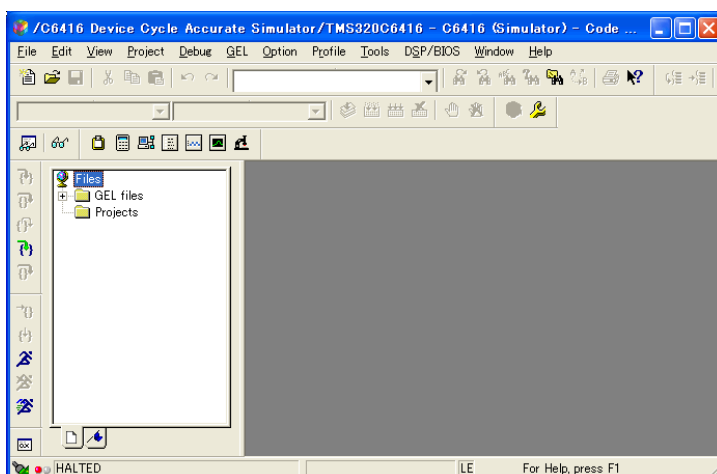


(4) 設定した構成を保存するには、File -> Save を選択します。



(5) 設定した構成で CCS を起動するには、File -> Start Code Composer Studio を選択します。

尚、[Save & Quit]ボタンをクリックすると、構成の保存、Setup の終了、CCS の起動が行えます。



(6) 左のような画面が表示されると正常です。

TI 製品に関しては、以下のホームページをご覧ください。
TI DSP プロダクツホームページ <http://www.tij.co.jp/dsp/>
日本 TI プロダクト・インフォメーションセンター(PIC)
<http://www.tij.co.jp/pic/>

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated (TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾することとは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証もしくは是認すること并不意味着。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIがISO/TS16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright 2008, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85％で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
 - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
 4. 機械的衝撃
 - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
 5. 熱衝撃
 - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高湿状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
 6. 汚染
 - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
 - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上